

## **Wartości graniczne procesów dla obwodów dwustronnych.**

- minimalna szerokość ścieżek - 0,15mm fotorezist, 0,25 mm sitodruk
- minimalna odległość między ścieżkami - 0,15mm fotorezist, 0,25 mm sitodruk
- min. odległość między ścieżkami a polem lutowniczym - 0,15mm fotorezist, 0,25 mm sitodruk
- min. odl. między polami lutowniczymi -- 0,15mm fotorezist, 0,25 mm sitodruk
- średnice padów powinny być większe od średnic finalnych otworów o co najmniej 0,6mm
- minimalna grubość napisów na warstwach miedzi - 0.2mm
- minimalna grubość napisów na warstwach opisowych - 0.2mm
- średnice otworów od 0,4 do 6,0 mm
- powiększenie pola odmaskowującego punkt lutowniczy 0,15mm